证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2025-049号

天风证券股份有限公司关于公司诉讼执行裁定暨以物抵债取得股份并完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到《湖北省武汉市中级人民法院执行裁定书》（[2025]鄂01执恢37号之一），关于公司诉重庆海航中弘投资有限公司、重庆丽凯酒店管理有限公司、福建中艺投资集团有限公司、福建森源木作有限公司、深圳市前海才旺鑫实业有限公司、苏加强保证合同纠纷案，根据执行情况，公司取得重庆会展中心置业有限公司38%的股权。目前，上述事项涉及的股权变更已进行了工商登记，现将有关情况公告如下：

一、取得重庆会展中心置业有限公司股份的基本情况

公司此前与苏加旭存在一笔股票质押式回购交易业务，重庆海航中弘投资有限公司、重庆丽凯酒店管理有限公司、福建中艺投资集团有限公司、福建森源木作有限公司曾与公司签署《保证合同》，为苏加旭在《股票质押式回购交易业务协议》项下的初始交易金额、利息、违约金及相关费用等承担连带保证责任。公司此前已执行完毕苏加旭质押给公司的股票。在此基础上，公司于2022年6月将前述保证人及重庆海航中弘投资有限公司、重庆丽凯酒店管理有限公司的股东深圳市前海才旺鑫实业有限公司诉至武汉市中级人民法院，并达成调解结果如下：若前述被告在约定期限内偿付63,288,731.25元或65,288,731.25元，则公司免除苏加旭剩余债务并代其履行业绩补偿义务；若未履行，则前述被告对苏加旭的153,429,012元剩余债务承担连带责任，且按年利率6%自2022年1月1日起计息。

因被告未履行调解书确定的偿债义务，公司于2023年11月申请强制执行剩余债务。执行过程中，法院冻结了深圳市前海才旺鑫实业有限公司持有的重庆会展中心置业有限公司38%股权，评估价为99,825,500元。经两次流拍（一拍69,877,850元，二拍55,902,280元），法院最终裁定以二拍流拍价55,902,280元将该股权交付公司抵偿部分债务。

二、重庆会展中心置业有限公司基本情况

统一社会信用代码：91500108778499455R

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：重庆市南岸区南坪北路西侧（会展中心）

法定代表人：苏加强

注册资本：30917.49万元

成立日期：2007-03-30

经营范围：许可项目：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；房屋租赁；以下经营范围仅限分支机构经营：住宿；餐饮服务；批发、零售：预包装食品（不含保健食品）；销售：白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其它酒；零售：卷烟、雪茄烟；酒吧、茶座；公共浴室、美容美发、足浴、桑拿、水疗、游泳池、健身房；销售：日用百货、图书、报刊杂志；会议及展览服务；庆典礼仪服务；停车服务；洗衣服务；票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股40%、天风证券股份有限公司持股38%、武汉株信睿康科技有限责任公司持股22%。

经查询中国执行信息公开网，重庆会展中心置业有限公司不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

此次《执行裁定书》执行结果将增加公司2025年度净利润，具体影响金额尚不确定。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，综合考虑已获取的抵债资产情况，审慎判断对公司利润的影响，最终的财务影响以年度审计报告数据为准。

公司后续将积极推进已获取的抵债资产的处置工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码：603061　　公司简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
电话	021-52277906	021-52277906
办公地址	上海市青浦区嘉松中路2188号	上海市青浦区嘉松中路2188号
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,789,760,834.03	1,598,565,608.03	11.96
归属于上市公司股东的净资产	1,418,467,570.26	1,316,232,759.41	7.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	307,416,004.67	183,136,709.28	67.86
利润总额	85,797,373.60	43,219,475.33	98.52
归属于上市公司股东的净利润	76,005,538.68	39,676,819.97	91.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,814,096.57	34,524,918.28	113.80
经营活动产生的现金流量净额	16,576,701.41	-2,651,004.13	
加权平均净资产收益率(%)	5.61	3.00	增加2.61个百分点
基本每股收益(元/股)	1.32	0.68	94.12
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.68	94.12

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						9,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
崔学峰	境内自然人	14.19	8,511,132	8,511,132	质押	2,550,000
上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.95	5,369,685	0	质押	2,050,000
龙波	境内自然人	8.91	5,344,146	5,344,146	质押	530,000
南通华泓投资有限公司	境内非国有法人	6.60	3,958,890	3,958,890	无	0
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.60	3,958,471	0	无	0
钟晓	境内自然人	4.78	2,870,000	0	无	0
南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.87	2,319,953	0	无	0
高巧珍	境内自然人	1.99	1,191,182	0	无	0
陈佳宇	境内自然人	1.96	1,174,459	0	无	0
秦维辉	境内自然人	1.78	1,070,342	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人，崔学峰与龙波为一致行动人； 2、上海瀚娱动投资有限公司作为有限合伙人持有上海金浦、南京金浦的财产份额，上海金浦、南京金浦还拥有共同的合伙人上海绿硅企业管理中心(有限合伙)，上海金浦新朋私募基金管理有限公司、上海瀚娱动投资有限公司； 3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2025-041

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为2025年半年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议通过了《关于＜2025年1-6月计提信用及资产减值准备＞的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计21,223,410.49元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年1-6月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

（四）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司结合实际情况和自身发展战略而做出的审慎决策，未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2025-043

天津金海通半导体设备股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金49,286.20万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币11,726.84万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	74,681.19
截至期初累计发生额	投入募投项目金额	B1	39,799.68
	预先投入募投项目置换金额	B2	4,357.16
	闲置募集资金现金管理投资净额	B3	—
	募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	B4	1,574.41
本期发生额	投入募投项目金额	C1	5,129.36
	预先投入募投项目置换金额	C2	—
	闲置募集资金现金管理投资净额	C3	15,500.00
	募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	C4	257.44
截至期末累计发生额	投入募投项目金额	D1=B1+C1	44,929.04
	预先投入募投项目置换金额	D2=B2+C2	4,357.16
	闲置募集资金现金管理投资净额	D3=B3+C3	15,500.00
	募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	D4=B4+C4	1,831.85
应结余期末募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	11,726.84
实际结余募集资金		F	11,726.84
差额		G=E-F	—

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司（以下简称"江苏金海通"）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司在上海银行股份有限公司天津华苑支行开立的募集资金专户（账号：03005261995）余额为0元，且该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，2024年12月公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司天津分行签订的关于该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	11,573.18
上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	130.28
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	23.38
合计		11,726.84

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币49,286.20万元，具体使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

2025年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	实际收益或损失
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	238,000,000.00	2025年1月2日	2025年1月27日	2.30%	380,138.89
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年1月2日	2025年2月12日	1.67%	61,904.38
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	250,000,000.00	2025年2月5日	2025年2月28日	2.05%	327,430.56
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年2月20日	2025年3月26日	1.57%	48,261.37
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	254,000,000.00	2025年3月3日	2025年3月31日	2.30%	454,377.78
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年4月1日	2025年5月12日	2.10%	77,843.84
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	254,000,000.00	2025年4月7日	2025年4月30日	2.40%	389,466.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	120,000,000.00	2025年5月12日	2025年6月12日	2.00%	200,000.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	33,000,000.00	2025年5月15日	2025年6月18日	1.70%	52,257.53
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	100,000,000.00	2025年5月26日	2025年6月26日	2.00%	166,666.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	120,000,000.00	2025年6月23日	2025年7月23日	1.85%	185,000.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年6月24日	2025年7月28日	1.50%	48,904.11

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估，采用"供应商外协生产机械零配件及组件"的生产方式较"公司自建机加工中心"更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐人对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					74,681.19		本年度投入募集资金总额							5,129.36		
变更用途的募集资金总额					3,205.05		已累计投入募集资金总额							49,286.20		
变更用途的募集资金总额比例					4.29%											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化				
年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	否	43,615.04	不适用	43,615.04	4,424.18	21,559.32	-22,055.72	49.43	2026年10月	不适用	不适用	否				
			7,861.10	7,861.10	705.18	7,613.88	-247.22	96.86	已终止（注1）	不适用	不适用	是				
	是	11,066.15	3,205.05	3,205.05	0	0	-3,205.05	0	暂未确定投向	不适用	不适用	不适用				
补充流动资金	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	0	20,113.00	113.00（注2）	100.57	/	/	/	/				
合计	/	74,681.19	/	74,681.19	5,129.36	49,286.20	-25,394.99	/	/	/	/	/				
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告"三、2025年半年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用													
募集资金结余的金额及形成原因			不适用													
募集资金其他使用情况			无													

注1：公司终止募投项目"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"，并将剩余募集资金3,205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

注2：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	7,861.10	7,861.10	705.18	7,613.88	96.86	已终止	不适用	不适用	不适用
	暂未确定投向	3,205.05	3,205.05	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	11,066.15	11,066.15	705.18	7,613.88	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			变更原因：基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估，采用"供应商外协生产机械零配件及组件"的生产方式较"公司自建机加工中心"更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。 决策程序及信息披露情况：公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2025-044

天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年1-6月计提信用及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年1-6月计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对截至2025年6月30日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下：

一、信用减值及资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计21,223,410.49元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	2025年1-6月计提减值准备金额	备注
1	信用减值准备	19,403,067.65	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值准备	1,820,342.84	存货跌价准备、合同资产减值准备
合计		21,223,410.49	

二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明

（一）计提信用减值准备的依据及说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年1-6月公司计提信用减值准备19,403,067.65元。

（二）计提资产减值准备的依据及说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司对截至2025年6月30日的存货项目进行了减值测试，2025年1-6月计提存货跌价准备1,711,098.99元。

2、合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对截至2025年6月30日的合同资产进行了减值测试，2025年1-6月公司计提合同资产减值准备109,243.85元。

3、固定资产、无形资产等长期资产减值

公司对存在减值迹象的固定资产、无形资产等长期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可回收金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。公司对截至2025年6月30日的固定资产、无形资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试，公司固定资产、无形资产无需计提减值准备。

三、对公司的影响

2025年1-6月，公司计提信用及资产减值准备合计21,223,410.49元，预计将减少公司2025年1-6月利润总额21,223,410.49元。公司2025年1-6月计提的减值准备未经会计师事务所审计。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策要求，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提信用及资产减值准备的审议程序

本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会认为：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提信用及资产减值准备，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提信用及资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2025-045

天津金海通半导体设备股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第二届董事会战略委员会第三次会议、于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目"半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目"的内部投资结构。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于